## 承接CPU芯片拆卸,除锡,植球加工

| 产品名称 | 承接CPU芯片拆卸,除锡,植球加工                                |
|------|--|
| 公司名称 | 深圳市卓汇芯科技有限公司                                     |
| 价格   | 12.00/个  |
| 规格参数 | 加工方式:来料加工<br>工艺:提供有铅、无铅<br>加工设备:回流焊,返修台,加热台,植球台等 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区广深路西乡段30<br>0号齐粤印机大厦2层A            |
| 联系电话 | 0755-36979941 15220066551                        |

## 产品详情

批量承接BGA、DDR、EMMC、CPU、QFN、QFP、SOP、TSOP、SOJ、SOT等芯片拆卸、除胶、除锡、镀锡、清洗、植球、镀脚、整脚、去氧化、盖磨面、打字服务。

包装方式:编带、托盘、料管、抽真空等